

THERMOCHIP
by CUPA GROUP

TOH



THERMOCHIP TOH está formado por un tablero de 12 mm de partículas orientadas OSB3 en su cara interior y por un tablero aglomerado hidrófugo de 19 mm en su cara exterior.

THERMOCHIP TOH permite distintas configuraciones en función de los valores de carga y aislamiento requeridos, ya que ofrece la posibilidad de variar el grosor de sus distintos componentes./

*El color del panel en la fotografía puede variar respecto de la tonalidad real del panel.